



LIGITEK

LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only

DURL COLOR LED LAMPS



Lead-Free Parts

LURFDGM3392

DATA SHEET

DOC. NO : QW0905-LURFDGM3392

REV. : A

DATE : 18 - May - 2007



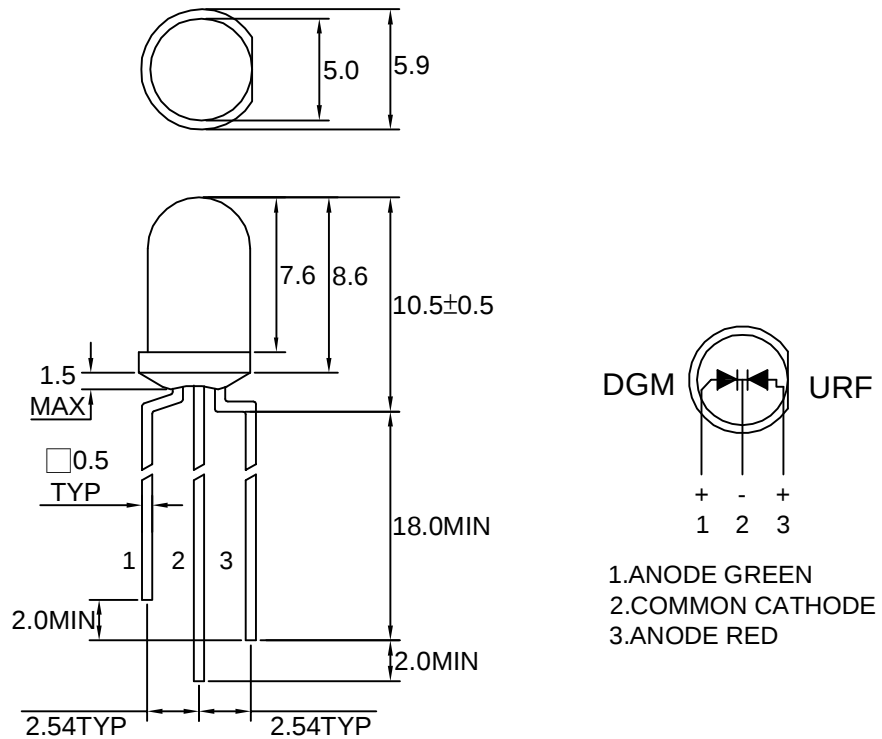
LIGITEK

LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only

PART NO. LURFDGM3392

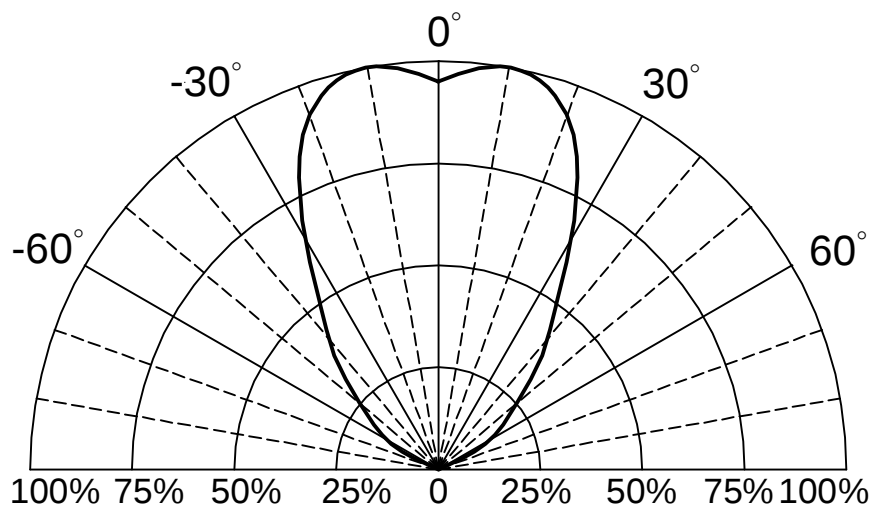
Page 1/6

Package Dimensions



Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is $\pm 0.25\text{mm}$ unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.

Directivity Radiation



Absolute Maximum Ratings at Ta=25 °C

Parameter	Symbol	Absolute Maximum Ratings		UNIT
		URF	DGM	
Forward Current	IF	50	30	mA
Peak Forward Current Duty 1/10@10KHz	IFP	130	100	mA
Power Dissipation	PD	120	120	mW
Reverse Current @5V	Ir	10	50	μ A
Electrostatic Discharge(*)	ESD	2000	150	V
Operating Temperature	Topr	-40 ~ +85		°C
Storage Temperature	Tstg	-40 ~ +100		°C

★ Static Electricity or power surge will damage the LED. Use of a conductive wrist band or anti-electrosatic glove is recommended when handing these LED. All devices, equipment and machinery must be properly grounded.

Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25 °C)

PART NO	MATERIAL	COLOR		Peak wave length λ Dnm	Dominant wave length λ Dnm	Spectral halfwidth $\Delta \lambda$ nm	Forward voltage @20mA(V)			Luminous intensity @20mA(mcd)		Viewing angle 2 θ 1/2 (deg)
		Emitted	Lens				Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	
LURFDGM3392	AlGaInP	Red	White Diffused	---	630	20	1.7	---	2.6	350	550	70
	InGaIn/GaN	Green		518	525	36	---	3.5	4.0	1100	1800	70

Note : 1.The forward voltage data did not including $\pm 0.1V$ testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including $\pm 15\%$ testing tolerance.



Typical Electro-Optical Characteristics Curve

URF CHIP

Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage

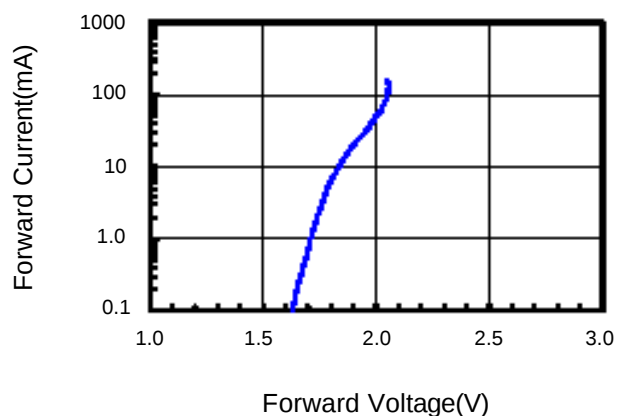


Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current

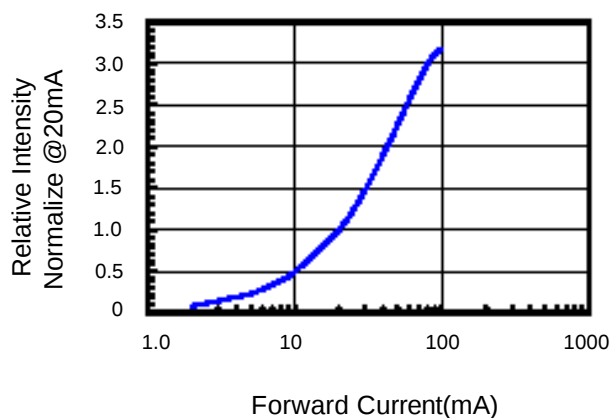


Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature

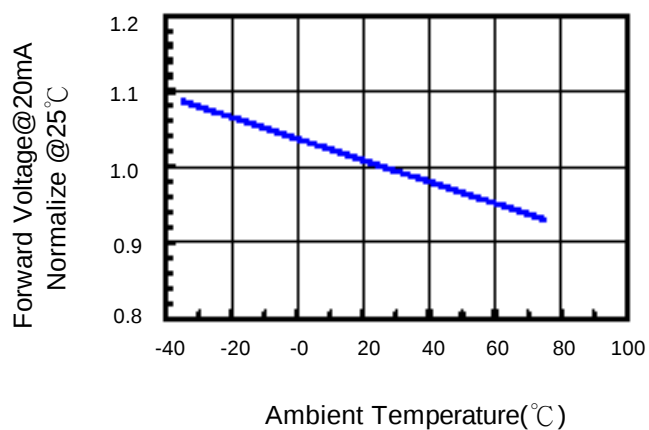


Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature

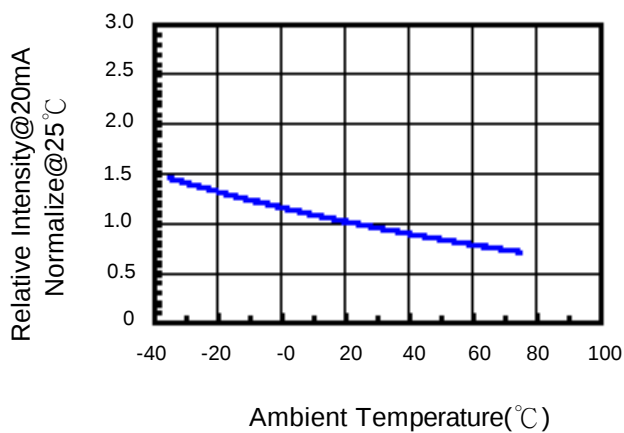
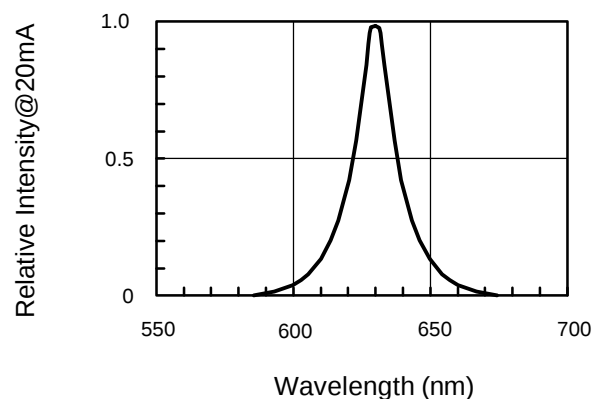


Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength





Typical Electro-Optical Characteristics Curve

DGM CHIP

Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage

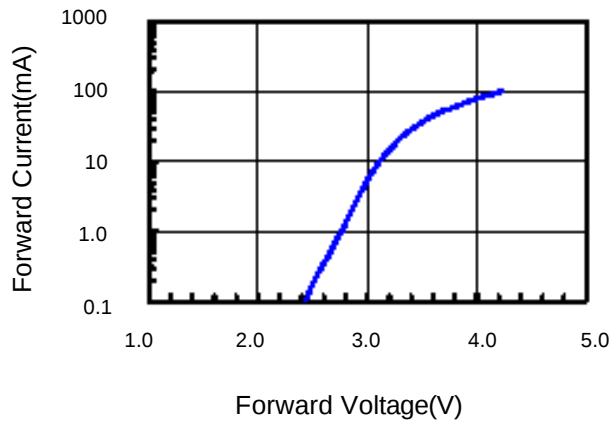


Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current

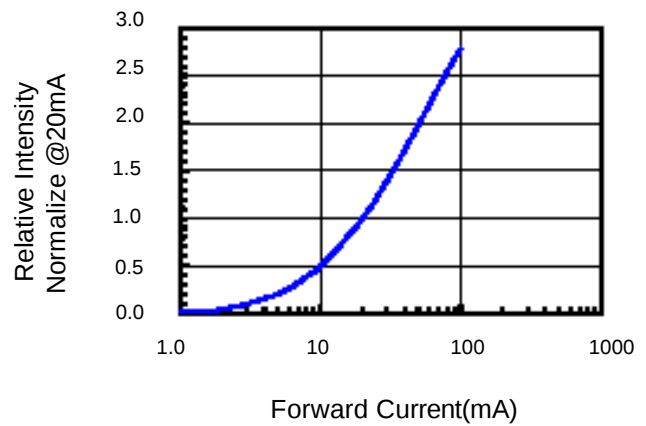


Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature

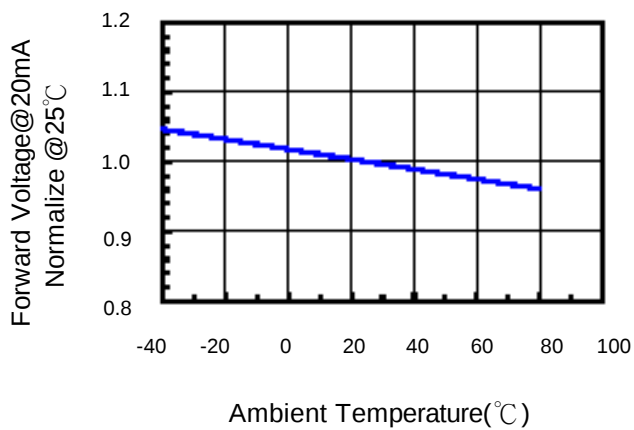


Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature

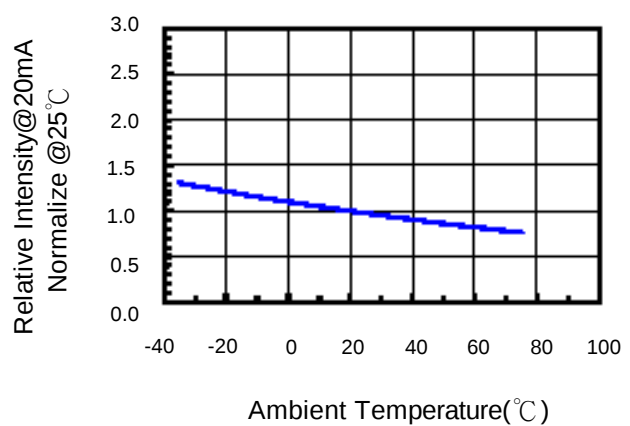
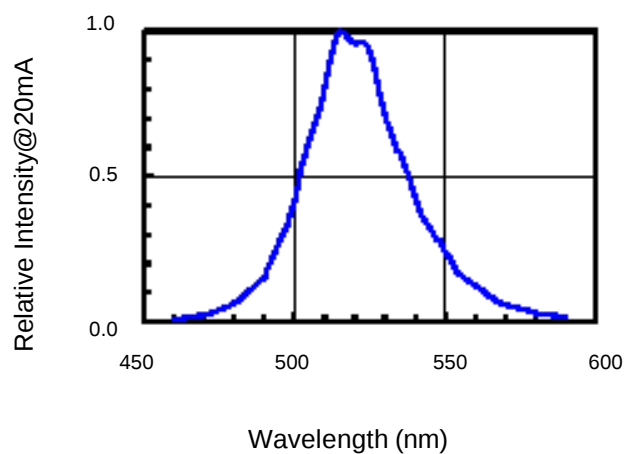


Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength





Soldering Condition(Pb-Free)

1.Iron:

Soldering Iron:30W Max

Temperature 350° C Max

Soldering Time:3 Seconds Max(One time only)

Distance:2mm Min(From solder joint to body)

2.Wave Soldering Profile

Dip Soldering

Preheat: 120° C Max

Preheat time: 60seconds Max

Ramp-up

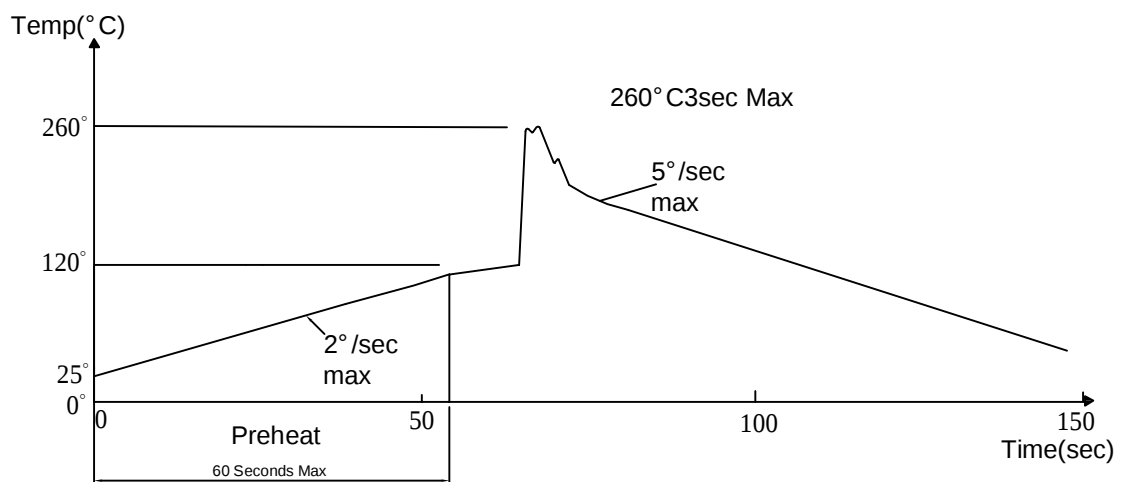
2° C/sec(max)

Ramp-Down:-5° C/sec(max)

Solder Bath:260° C Max

Dipping Time:3 seconds Max

Distance:2mm Min(From solder joint to body)



Note: 1.Wave solder should not be made more than one time.

2.You can just only select one of the soldering conditions as above.

**Reliability Test:**

Test Item	Test Condition	Description	Reference Standard
Operating Life Test	1.Under Room Temperature 2.If=20mA 3.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	This test is conducted for the purpose of determining the resistance of a part in electrical and thermal stressed.	MIL-STD-750: 1026 MIL-STD-883: 1005 JIS C 7021: B-1
High Temperature Storage Test	1.Ta=105 °C ±5°C 2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	The purpose of this is the resistance of the device which is laid under condition of high temperature for hours.	MIL-STD-883:1008 JIS C 7021: B-10
Low Temperature Storage Test	1.Ta=-40 °C ±5°C 2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	The purpose of this is the resistance of the device which is laid under condition of low temperature for hours.	JIS C 7021: B-12
High Temperature High Humidity Test	1.Ta=65 °C ±5°C 2.RH=90 %~95 % 3.t=240hrs ±2hrs	The purpose of this test is the resistance of the device under tropical for hours.	MIL-STD-202:103B JIS C 7021: B-11
Thermal Shock Test	1.Ta=105 °C ±5°C & -40 °C ±5°C (10min) (10min) 2.total 10 cycles	The purpose of this is the resistance of the device to sudden extreme changes in high and low temperature.	MIL-STD-202: 107D MIL-STD-750: 1051 MIL-STD-883: 1011
Solder Resistance Test	1.T.Sol=260 °C ±5°C 2.Dwell time= 10 ±1sec.	This test intended to determine the thermal characteristic resistance of the device to sudden exposures at extreme changes in temperature when soldering the lead wire.	MIL-STD-202: 210A MIL-STD-750: 2031 JIS C 7021: A-1
Solderability Test	1.T.Sol=230 °C ±5°C 2.Dwell time=5 ±1sec	This test intended to see soldering well performed or not.	MIL-STD-202: 208D MIL-STD-750: 2026 MIL-STD-883: 2003 JIS C 7021: A-2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru